物理学报 Acta Physica Sinica



三层介质超声谐振模式随材料和界面粘接性能变化的演变规律 刘婧 徐卫疆 胡文祥 Evolution of the ultrasonic resonance modes in a three-layer structure with change of material and interface adhesion properties Liu Jing Xu Wei-Jiang Hu Wen-Xiang

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 65, 074301 (2016) DOI: 10.7498/aps.65.074301 在线阅读 View online: http://dx.doi.org/10.7498/aps.65.074301 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2016/V65/I7

您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested in

矩形表面波探头声场的高斯声束叠加法

Multi-Gaussian beam model for ultrasonic surface waves with angle beam rectangular transducers 物理学报.2014, 63(1): 014301 http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.014301

基于弹性模量检测骨疲劳的超声导波方法研究

Study of bone fatigue evaluation with ultrasonic guide waves based on elastic modulus 物理学报.2012, 61(13): 134304 http://dx.doi.org/10.7498/aps.61.134304

界面条件下线型超声相控阵声场特性研究

Acoustic field characteristics of ultrasonic linear phased array for an interface condition 物理学报.2011, 60(9): 094301 http://dx.doi.org/10.7498/aps.60.094301

三层介质超声谐振模式随材料和界面粘接性能 变化的演变规律^{*}

刘婧¹) 徐卫疆²) 胡文祥^{1)†}

1) (同济大学声学研究所,上海 200092)

2) (Institut d'Electronique de Microélectronique et de Nanotechnologie UMR CNRS 8520, Département Opto-Acousto-Electronique, Université de Valenciennes, Valenciennes 59313, France)

(2015年10月8日收到;2015年12月7日收到修改稿)

在用超声波谐振对粘接材料的粘接强度进行无损评估时,不同模式对粘接强度的敏感程度受到众多因素和参数的影响,对检测结果的可靠性至关重要.基于多层介质中声传播和界面弱粘接边界条件的理论模型,将一个上下非对称的金属-粘接剂-金属三层结构的平面波反射系数函数中的谐振模式看作是上下铝金属层各自的Lamb波频散模式通过夹心粘接剂层相互耦合后叠加组成.改变影响结构粘接强度的因素,即粘接剂的性能参数(声阻抗、密度、厚度)和界面切向劲度系数kt来分析三层结构谐振模式耦合方式的变化,得出结论:粘接结构粘接性能的变化基本上不改变与被粘铝层相关的固有部分的Lamb波模式,而它们的耦合模式则在谐振频率上产生平移并会与固有模式进行交换和替代;不同参数的变化引起的模式演变有各自的规律,大多可彼此区分.

关键词:粘接结构,界面粘接强度,声反射谐振函数,模式频散 PACS: 43.20.El, 43.35.Cg, 43.40.Le, 43.20.Bi

DOI: 10.7498/aps.65.074301

1引言

粘接技术由于不增加组件的额外重量、使材料 结合面具有分散和均匀的应力分布、成本低等优点 在工业制造领域,尤其是航空航天、交通、能源、军 事等领域中逐渐替代了传统的组合技术,如螺栓、 铆接和焊接.为了保证粘接组件使用中的安全性, 需要对其进行无损评估,也就是在不影响组件使用 的情况下,定量地预测粘接体和被粘接体之间的 粘附和结合强度.然而,尽管从20世纪50—60年 代起,经过了大量的研究和众多的努力,材料界面 粘接力的无损评估始终是一个迫切需要而又未能 解决的问题^[1,2].究其原因,一是对粘接剂和材料 表面粘附现象的物理化学微观机理尚没有了解透 彻^[3],以致难以建立起确切的理论模型^[4];二是粘 附现象本质上是一个力学问题,现代无损检测技术 常用的X射线、超声波、红外热波、涡流等各种手段, 基于他们和材料相互作用的机理不同,仅有机械波 形态的超声波具有检测粘附强度的敏感性,因而检 测手段非常有限.

粘接结构或材料通常是一层状介质,如镀层, 复合材料,最常见的是"三明治"结构胶接板.在胶 接板结构中,影响两个被粘体之间最终粘接强度的 因素主要来自两个方面.一个是粘接剂本身的性 能,除了其中会出现裂缝、杂质、气孔等缺陷,主要 与其内聚强度和厚度有关;另一个是粘接剂和被粘 体界面上的结合强度,在结构的使用过程中会逐渐 减弱最终引起界面的脱粘.但更通常的情况是介于 脱粘和理想粘接之间的弱界面粘接,是个统计和细 观层面上的弱连接.超声波很容易检测到如开裂、

* 国家自然科学基金(批准号: 11374230)和国家自然科学基金重点项目(批准号: 10834009)资助的课题.

© 2016 中国物理学会 Chinese Physical Society

[†]通信作者. E-mail: wxhu@tongji.edu.cn

杂质、脱粘等引起声阻抗突变的缺陷,也尚能对粘 接剂的内聚强度进行定量表征.因后者与粘接剂的 弹性模量、声阻抗、粘滞性和厚度等可测物理参数 有关.但对于粘接剂和被粘体界面的连接和粘附, 由于其仅取决于材料界面处微米级厚度范围内原 子、分子的相互作用力,对超声波的敏感性非常小, 而通常恰恰是界面间的弱粘附比粘接剂内聚强度 的减弱更早出现,而引起材料粘接最终的失效,所 以界面弱粘接是粘接强度无损检测的关键.

超声对粘接体界面的无损检测通常分为体 波界面反射法^[5-9]、体波谐振法^[10-14]和导波 法[15-22].理论上界面波对界面的检测最为敏感, 但由于其激发和接收困难无法在实际中得到应 用^[23].体声波反射法在使用中主要考虑体波在界 面的反射,为了区分开不同界面的反射波信号,一 般需要使用高频宽带波^[5,6],而使得超声波的穿透 深度有限;有研究表明横波(或切向应力)对界面粘 附状态或边界条件更为敏感^[8],但使用单纯的横波 探头会碰到入射波耦合的不稳定问题;使用纵波探 头在斜入射条件下依靠模式的转换能够在界面产 生切向应力^[7,8],但对接收反射波的实验条件要求 非常苛刻, 需要使用精确的测角仪设备^[9]. 此外, 通常粘接剂和被粘材料的声阻抗反差很大,在其界 面的反射率很高而掩盖了其中弱粘接的信息. 谐 振法是体波界面反射法中对两个以上界面反射波 做频谱分析,其本质是由材料厚度方向的多次反射 形成驻波,产生谐振模式.谐振模式的形成既和材 料层自身的声学性质有关,也取决于该层上下端界 面的边界条件(粘附状态). 斜入射条件下,可以产 生具有界面切向应力集中的模式,原则上讲对界面 状态更具敏感性,但在实验上亦需要使用测角仪设 备^[24,25]. 对导波而言,则是由厚度方向的谐振和界 面方向的传播构成,传统的导波技术通常使用相距 一定距离的发射和接收两个传感器来考察导波传 播的相速度/群速度或衰减,针对一个比较大的区 域进行检测, 激发和接收的模式也非常有限, 而且 高频模式衰减增大难以检测. 此外, 由于导波和整 体结构的参数都有关,用于粘接结构评估时,要从 各种不同的影响因素中区分出界面参数的影响也 并非易事.

针对超声波在检测粘接结构界面粘接强度上

的困难以及上述体波法和导波法的不足,一个更有效的方法是聚焦波反射法,或称V(z)反演法^[26,27]. 该方法使用单一的聚焦和宽带纵波探头,工作于垂 直入射和反射模式,大张角的聚焦声波能够有效地 在粘接层内部激发出切向应力,而无需借助斜入射 的实验手段.而宽带信号则能直接得到结构的谐 振,经过反射信号的反演算法处理,重建出聚焦声 场所有入射角覆盖范围内以及带宽内的谐振谱,也 就是反射系数随入射角和频率变化的函数.而该反 射函数的谐振恰好代表了结构的导波频散曲线.但 它是一个结构局域处的导波模态分布,从而避免了 传播衰减(尤其是高频模式).该方法已用于层状复 合材料的检测^[28]和镀层界面的评估^[29],也可进一 步应用于胶接板的粘接强度研究^[30].

鉴于反射谐振或导波频散与整个胶接层结构 的材料、几何参数和界面粘接状态都有关,因此在 反演结构中某个界面的弱粘接的过程中,或是需要 预先确切地得知材料的其他各项性能和参数,或是 要进行一个多参量的反演并从中区分出界面弱粘 接的参数,但这种情况下常会碰到解的惟一性问 题.本工作的目的在于研究和归纳粘接结构中影响 其粘接强度包括粘接剂和界面强度的各个参数.以 典型的金属-粘接剂-金属三层粘合板为例,从理论 上分析粘接剂的声阻抗、密度、厚度以及粘接界面 劲度系数变化对反射谐振或导波频散的影响,得出 其演变规律和特性.为以谐振模式为依据,对粘结 件的弱粘接界面进行无损检测提供理论基础.

本文首先建立超声波在多层介质中传播的模型,用于计算其平面波反射系数随入射角和频率变化的函数与导波频散曲线,并以一个液体中非对称厚度的铝金属-环氧树脂粘接剂-铝金属三层结构为例,解释两者一致性的条件.模型中用等效于线性弹簧的非连续位移-应力边界条件(或界面劲度系数)来描述界面的粘接性能.然后基于三层结构中两个单层铝金属的Lamb波来构造和组成总体结构的谐振或导波模式的频散,并以此作为分析谐振模式受其他参量改变而变化的依据和出发点.本文第二部分详细分析上述各个有关粘接强度的参量对模式频散变化的影响差异和特点,以便区分粘接剂本身的强度和粘结界面的强度.最后进行总结和讨论.

2 粘接结构声反射系数谐振函数和 导波模式频散曲线

2.1 多层介质中声传播的建模

考虑一个浸润于无限延伸液体中的 N 层各向 同性平面固体介质,采用如图 1 所示坐标系并设其 原点位于多层介质上表面,一平面纵波以幅度 I_0 和 角度 θ_0 入射,分别在上、下液体中产生一反射纵波 R_0 和一透射纵波 T_{N+1} ,并在每层介质中形成四个 部分波:反射纵波 R_1 、反射横波 R_t 、透射纵波 T_1 和 透射横波 T_t ,各介质中波动的位移矢量场可表示 为该层内 $(z_{i-1} < z < z_i)$ 所有平面波 (部分波)的 叠加,

$$\boldsymbol{B}_{i} = \begin{bmatrix} \sin \theta_{\mathrm{l},i} & -\cos \theta_{\mathrm{t},i} \\ \cos \theta_{\mathrm{l},i} & \sin \theta_{\mathrm{t},i} \\ \mathrm{j}\omega Z_{\mathrm{l}} \cos 2\theta_{\mathrm{t},i} & \mathrm{j}\omega Z_{\mathrm{l}} \sin 2\theta_{\mathrm{t},i} \frac{\sin \theta_{\mathrm{t},i}}{\sin \theta_{\mathrm{l},i}} \\ 2\mathrm{j}\omega Z_{\mathrm{t}} \sin \theta_{\mathrm{t},i} \sin \theta_{\mathrm{l},i} & -\mathrm{j}\omega Z_{\mathrm{t}} \cos 2\theta_{\mathrm{t},i} \end{bmatrix}$$







根据方程(2),可以得到厚度为 d_i 的第i 层上 界面 $z = z_{i-1}$ 处的位移-应力 $U_i(x, z_{i-1})$ 和下界面 $z = z_i$ 处位移-应力 $U_i(x, z_i)$ 具有如下传递关系:

$$\boldsymbol{U}_i(x, z_i) = \boldsymbol{T}_i(d) \boldsymbol{U}_i(x, z_{i-1}), \qquad (4)$$

$$\boldsymbol{u}_i(x,z) = \sum_{M=T_1,T_t,R_l,R_t} \boldsymbol{a}_i^M e^{j\omega(m_x x + m_{z,i}^M z)}, \quad (1)$$

其中, ω 为角频率, m_x 为所有平面波慢度矢共同的x方向分量, $m_{z,i}^M$ 为慢度矢不同的z分量, a_i^M 为波动幅度矢量, 而各平面波的入射或反射角 $\theta_{T_1,i} = \theta_{R_1,i} = \theta_{1,i}, \theta_{T_t,i} = \theta_{R_t,i} = \theta_{t,i}$ 则可由Snell定理确定.根据介质中位移和应力的关系,可将波的位移-应力分量用矩阵形式表示成

$$\boldsymbol{U}_{i}(x,z) = \begin{bmatrix} u_{x,i} & u_{z,i} & \sigma_{zz,i} & \sigma_{xz,i} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \\ = \boldsymbol{B}_{i} \boldsymbol{E}_{i} \boldsymbol{A}_{i} e^{\mathrm{j}\omega m_{x}x}, \qquad (2)$$

其中, $\boldsymbol{A}_{i} = \begin{bmatrix} a_{i}^{T_{1}} & a_{i}^{T_{t}} & a_{i}^{R_{1}} & a_{i}^{T_{1}} \end{bmatrix}^{T}$ 由矢量 \boldsymbol{a}_{i}^{M} 的 M 个波幅组成, $E_{i} = \begin{bmatrix} \text{diag}(e^{j\omega m_{z,i}^{M}z}) \end{bmatrix}$ 为一对角矩阵, \boldsymbol{B}_{i} 被看作 i 层介质的特征矩阵,

$$\frac{\sin \theta_{l,i}}{-\cos \theta_{l,i}} \frac{\cos \theta_{t,i}}{\sin \theta_{t,i}} \\ j\omega Z_{l} \cos 2\theta_{t,i} -j\omega Z_{l} \cos 2\theta_{t,i} \frac{\sin \theta_{t,i}}{\sin \theta_{l,i}} \\ -2j\omega Z_{t} \sin \theta_{t,i} \sin \theta_{l,i} -j\omega Z_{t} \cos 2\theta_{t,i} \end{bmatrix}, \quad (3)$$

其中 $T_i(d) = B_i E_i(d) B_i^{-1}$ 就是所谓的传递矩 阵^[31,32].

另一方面,在一个弱粘接*i*界面上,其边界条 件可采用如下应力-位移模型^[4,33]:

$$\begin{cases} \sigma_{zz,i+1} = \sigma_{zz,i} = k_{n} \left(u_{z,i+1} - u_{z,i} \right), \\ \sigma_{xz,i+1} = \sigma_{xz,i} = k_{t} \left(u_{x,i+1} - u_{x,i} \right), \end{cases}$$
(5)

其中 k_n, k_t 分别为界面的法向和切向线性劲度系数. (5) 式同样可以被表达成一个传递矩阵的形式,

$$\boldsymbol{U}_{i+1}(x, z_i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & k_t^{-1} \\ 0 & 1 & k_n^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{U}_i(x, z_i)$$
$$= \boldsymbol{I}_i \boldsymbol{U}_i(x, z_i). \tag{6}$$

然后按照每一层的应力-位移传递矩阵关系和界面 传递矩阵关系进行递推,最终得到多层介质上表面 $z = z_0 = 0$ 处的应力-位移和下表面z = D(多层介质总厚度)处的应力-位移关系,

$$\boldsymbol{U}_N(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}_N) = \boldsymbol{T}_G \boldsymbol{U}_1(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}_0), \tag{7}$$

其中 $T_G = T_N \prod_{i=N-1}^{1} I_i T_i$ 为多层介质的应力-位移 总传递矩阵.

另外,考虑到多层介质上下表面的边界条件为固-液界面,其切向应力为零,方程(7)缩减为

$$\begin{bmatrix} u_{z,N+1} \\ \sigma_{zz,N+1} \end{bmatrix}_{z=D} = \mathbf{T}'_G \begin{bmatrix} u_{z,0} \\ \sigma_{zz,0} \end{bmatrix}_{z=0}, \qquad (8)$$

其中,

$$\mathbf{T}'_{G} = \begin{bmatrix} t'_{11} & t'_{12} \\ t'_{21} & t'_{22} \end{bmatrix} \\
= \begin{bmatrix} t_{22} - t_{21}t_{42}/t_{41} & t_{23} - t_{21}t_{43}/t_{41} \\ t_{32} - t_{31}t_{42}/t_{41} & t_{33} - t_{31}t_{43}/t_{41} \end{bmatrix}, \quad (9)$$

 t_{ij} 和 t'_{ij} 分别为矩阵 T_G 和 T'_G 的元素.

根据(2)式,在入射和透射液体中分别有

$$\begin{bmatrix} u_{z,0} \\ \sigma_{zz,0} \end{bmatrix}_{z=0} = \begin{bmatrix} \cos \theta_0 - \cos \theta_0 \\ j\omega Z_0 & j\omega Z_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_0 \\ R_0 \end{bmatrix}, \quad (10)$$
$$\begin{bmatrix} u_{z,N+1} \\ \sigma_{zz,N+1} \end{bmatrix}_{z=D} = \begin{bmatrix} \cos \theta_0 - \cos \theta_0 \\ j\omega Z_0 & j\omega Z_0 \end{bmatrix}$$
$$\times \begin{bmatrix} e^{j\omega D \cos \theta_0/v_0} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$\times \begin{bmatrix} T_{N+1} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (11)$$

其中*v*₀, *Z*₀分别为入射-透射液中的声速和声阻抗. 结合方程(8)和(9),得到如下方程组:

$$\begin{bmatrix} t'_{11}\cos\theta_0 - t'_{12}j\omega Z_0 \ \cos\theta_0 \exp(j\omega D/v_0\cos\theta_0) \\ t'_{21}\cos\theta_0 - t'_{22}j\omega Z_0 \ j\omega Z_0 \exp(j\omega D/v_0\cos\theta_0) \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} R_0 \\ T_{N+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t'_{11}\cos\theta_0 + t'_{12}j\omega Z_0 \\ t'_{21}\cos\theta_0 + t'_{22}j\omega Z_0 \end{bmatrix} I_0.$$
(12)

该方程包含了多层介质(包括其内部界面和外部液体加载在内)所有超声传播特性和参数,是该系统的一个完备方程.令 *I*₀为单位幅度,则多层介质的平面波反射系数函数为

$$R_{0}(\theta_{0},\omega) = \left[(t_{11}' - t_{22}')\omega Z_{0}\cos\theta_{0} + j(t_{21}'\cos^{2}\theta_{0} + t_{12}'\omega^{2}Z_{0}^{2}) \right] / M,$$
(13)

其中分母

$$M = (t'_{11} + t'_{22})\omega Z_0 \cos \theta_0$$

+ j($t'_{21}\cos^2\theta_0 - t'_{12}\omega^2 Z_0^2$), (14)

令其为零,

$$M(\theta_0, \omega) \equiv 0, \tag{15}$$

便得到多层介质加载时的导波频散方程.如果多层介质是在真空中或近似地在空气中,可将 (15) 式中的负荷液体的声阻抗趋于零, $Z_0 \rightarrow 0$,则有 $t'_{21} \equiv 0$ 或

$$t_{41}t_{32} - t_{31}t_{42} \equiv 0, \tag{16}$$

即得到多层介质无负荷时的导波频散方程.

根据由此建立的多层介质中的声传播模型,理 论上可以分别计算一个平面多层各向同性介质的 声反射系数和导波模式频散曲线.实际数值计算 中,有可能碰到所谓的数值稳定性问题,可参照文 献[34]进行处理和解决.

2.2 反射系数函数和导波频散曲线的关系

鉴于本工作最终涉及的检测手段是通过聚焦 波反射来分析层状介质的导波模式行为,进而探究 界面的粘接性能和强度,此处先明确反射系数函数 与导波频散曲线之间的关系.

表1 铝-环氧树脂-铝三层介质材料参数 Table 1. Parameters of aluminum-epoxy-aluminum

three-layer structure. 纵波声速 横波声速 密度 厚度/ $/m \cdot s^{-1}$ $/m \cdot s^{-1}$ $\rho/{\rm kg}{\cdot}{\rm m}^{-3}$ mm 上层铝板 62123119 2699 1.416环氧树脂 22001260920 0.132下层铝板 6212 3119 2699 0.544上、下负荷(水) 1500 0 1000 无限大

以一个铝-环氧树脂-铝三层平面粘接结构为 例 (其材料参数如表1所列),按(13)和(16)式分别 计算该结构在水中的平面波反射系数随入射角和 频率变化的函数和无负载 (真空中)时的导波模式 频散曲线.图2(a)中以灰度级形式给出反射系数 的模量 $|R(\theta_0, f)|$ (深黑色代表低反射,浅白色代表 高反射);图2(b)为导波模式频散曲线,为便于比 较,频散曲线的纵坐标与通常以相速度或波矢的 表达方式不同,是按关系式 $\theta_0 = \sin^{-1}(v_0/v_p)$,将 相速度 v_p 等效换算成角度 θ_0 的坐标,而 v_p 与上 节中参量 m_x 的关系为 $v_p = 1/m_x$,以此方式再在 图2(b)中同时给出反射系数模量函数 $|R(\theta_0, f)|$. 可以看到,导波的频散曲线与反射系数的零值或谷 值(灰黑色)在[θ₀, *f*]域内的轨迹几乎完全一致.为 描述方便,并考虑到三层介质厚度结构上的非对称 性,此处把导波模式按截止频率出现的顺序,标记 为M₀, M₁, M₂, ….比较上述频散曲线和反射系 数函数,两者有区别的地方仅为最低阶M₀模式.



图 2 铝-环氧树脂-铝三层介质理想界面条件下, (a) 反射 系数函数的模量 $|R(\theta_0, f)|$ (水中) 以及 (b) 无负荷时 (真 空中) 导波模式频散曲线与 $|R(\theta_0, f)|$ 的叠加比较 Fig. 2. (a) Modulus of the reflection coefficient function $|R(\theta_0, f)|$ (in water); (b) comparison of the $|R(\theta_0, f)|$ with the guided wave modes dispersion

curves (in vacuum) for an Al/epoxy-resin/Al threelayer having perfect interface bonding.

这种反射系数函数和导波频散曲线的一致性 可以用上述系统方程的解(13)和(14)式来进行解 释:图2中反射系数函数的谷值(最小值)是解析 (13)式中分子函数当频率f是实数时入射角θ₀在 其实轴上的极小值点,这些极小值不一定是零点却 和入射角复平面上的零点相距不远,近似地等于其 实部;而其分母函数在入射角复平面上的零点(或 该解析式的极点)则相当于同样条件下(水负荷介 质)的泄漏导波的复频散曲线.通常情况下,一个函 数的零点和极点并不一致和相同,有研究指出^[35], 只有当固体介质的密度或声阻抗远大于负荷介质 的密度或声阻抗时,两者才趋于一致.但如果作比 较的是反射系数函数的极小值和无水负荷时的导 波频散曲线,则此处的解相当于(14)或(13)式的分 母函数中当水的声阻抗 $Z_0 = 0$ 时的解. 实际上, 当 $Z_0 \to 0$ 时, 原先入射角复平面上的零点移动到了 实轴上,但其实部的变化不明显,也就是和原先分 子上零点的实部一致,此时物理上体现为导波不再 具有泄漏. 事实上我们也数值计算了结构带水负 荷时的导波频散解,与反射系数函数极小值作比较 时,反而无水负荷时的导波解与之更趋一致.关于 导波的实根与复根解以及有无负荷时解的区别问 题,可以作进一步的研究,因不是本文的主要议题, 不在此赘述.

为方便叙述起见,以下将反射系数入射角和频 率谐振函数以及导波模式频散曲线统称为结构的 谐振函数或模式谐振.

2.3 三层介质理想粘接界面条件下谐振 模式的组成结构

为了有效地分析粘接结构不同参数变化对其 谐振模式的影响以及影响的程度和规律,需要有一 个该结构谐振模式的标准或参照,相当于结构在理 想界面粘接以及正常的材料参数条件下的谐振模 式行为. 对本文研究的三层介质而言, 这个模式参 照有其自身的组成规律.考虑到金属铝和粘接剂 声阻抗的反差以及上下铝层的位置,可以从单层铝 板的导波谐振模式入手,图3给出了三层粘接结构 以反射函数形式给出的谐振模式(灰度级表达,极 小值处的模式标为M_i)和该三层结构中上下两个 铝层单独的导波模式频散曲线(红色为上层厚铝板 频散模式, S_i , A_i 分别为其对称和反对称模式; 蓝 色为下层薄铝板频散模式, S_i*, A_i* 分别为其对称和 反对称模式). 从图3可以看到, 三层结构的谐振模 式中的相当一部分与上下两层铝板单独的模式重 叠,其中三层结构的某一个模式频散曲线可以由不 同铝单层或同一铝单层的模式在不同频段上分段 组成,或者说同一单层模式可以分属于三层结构不 同模式中, 而未重叠部分则与铝单层模式S_i, A_i及 S_i^*, A_i^* 相互交接并使得他们之间能够相互过渡,具

体可以将三层结构的谐振模式 M_i 对照图 3 中重叠 和不重叠的成分组成按频率由低到高的顺序依次 连接, 表达如下:

$$\begin{split} M_0 &= A_0; \\ M_1 &= S_0 + M_1 + A_0 + M_1 + A_0^*; \\ M_2 &= M_2 + S_0; \\ M_3 &= M_3 + S_0^* + A_1 + M_3; \\ M_4 &= A_1 + S_0^* + M_4 + A_1 + S_0^*; \\ M_5 &= S_1 + M_5 + S_0^* + M_5; \\ M_6 &= S_2 + M_6 + S_1 + M_6 + A_1; \\ M_7 &= A_1^* + M_7 + S_2 + A_2 + M_7 + S_1; \\ M_8 &= A_2 + S_2 + M_8 + A_2; \\ M_9 &= M_9 + A_1^* + S_2; \\ M_{10} &= S_3 + M_{10} + A_1^*; \\ M_{11} &= A_3 + S_1^* + A_3; \\ M_{12} &= S_1^* + A_3 + S_1^*; \\ M_{13} &= A_4 + M_{13} + S_3; \\ M_{14} &= S_2^* + M_{14} + A_4; \\ M_{15} &= S_4 + M_{15} + S_4; \\ M_{16} &= S_5 + S_2^* + M_{16}; \\ M_{17} &= M_{17} + S_5; \\ M_{18} &= A_5. \end{split}$$



图 3 铝-环氧树脂-铝三层介质理想界面条件下的反射谐 振函数模量 |*R*(θ₀, *f*)| 和 (真空中)厚、薄铝单层的模式频 散曲线比较 (厚层,红色线条;薄层,蓝色线条)

Fig. 3. Modulus of the reflection resonance function $|R(\theta_0, f)|$ of Al/epoxy-resin/Al three-layer having perfect interface bonding and its comparison with the guided modes dispersion of a single thick (in red) and a thin (in blue) aluminum layer.

在这些组合中, 三层结构模式从一个铝单层模 式过渡到另一个铝单层模式的部分(以绿色字母标 记), 属于三层结构自身的谐振模式, 或者认为是上 下铝层通过中间层粘接剂耦合而形成的模式. 它们 的位置和形态, 主要取决于粘接层的特性及其与上 下铝层粘接界面的特性, 正是这一部分的谐振模式 反映了粘接剂强度和界面粘接强度的性能. 以下把 这部分属于三层粘接结构总体谐振的模式部分称 为可变部分(相对于上、下铝层的谐振模为固定部 分), 并基于这部分谐振模式的变化规律, 来研究三 层结构粘接剂和粘接界面的强度.

3 粘接结构中与粘接强度有关的参数 改变引起的谐振模式变化

3.1 界面切向劲度系数k_t改变引起的 模式变化

实际中,粘接材料的负载能力通常被剪切粘接 强度所限制^[36],因此本文仅改变切向k_t值来表征 界面粘接强度并分析该值变化时与三层粘接结构 谐振模式变化之间的关系. 图4给出了上述铝-环 氧树脂-铝结构上下界面kt变化时的反射谐振函 数,并与其中厚薄两个单层铝板的模式频散曲线作 对比,图4(a1)和图4(a2)分别为上界面切向劲度 系数 $k_t^{(1)}$ 为5×10¹³和10¹² N/m³时的计算结果; 图 4 (b1) 和图 4 (b2) 分别为下界面 $k_{t}^{(2)}$ 为 5 × 10¹³ $和 10^{12} \, \text{N/m}^3$ 时的结果;图4(c1)和图4(c2)分别为 上界面 $k_{t}^{(1)}$ 、下界面 $k_{t}^{(2)}$ 均取5×10¹³和10¹² N/m³ 时的结果. $k_{\rm t} = 5 \times 10^{13} \text{ N/m}^3$ 相当于一个中等强 度的弱粘接界面, 而 $k_{\rm t} = 10^{12} \, {\rm N/m^3}$ 则为弱粘接强 度的下限. 通过对图4中各谐振模式变化的分析并 与图3中理想粘接界面的结果进行比较,可以得出 以下结论: 1) 当界面粘接劲度系数 kt 改变时, 三层 结构谐振模式中原本属于上、下单铝层的固定模 式 (图4中红色和蓝色曲线以及字母的标记段)基 本不受影响; 2) 当界面粘接劲度系数 kt 值连续地 减小时,可变模式部分(图4中由绿色字母标记段) 均朝频率减小的方向偏移; 3) 上界面的 k_t⁽¹⁾ 参数变 化或下界面的k_t⁽²⁾变化产生同方向的模式谐振频 率偏移,因此仅从偏移量的改变上比较难以区分是 由哪一个界面粘接劲度系数变化而引起; 4) 当上 下界面的k_t⁽¹⁾, k_t⁽²⁾参数同时变化时,移动部分模式

曲线的偏移量(谐振频率)甚于由单个界面 kt 参数 变化引起的偏移量,由于两种情况都朝同样的方向 偏移,不会互相抵消,因此当 kt 均减小至下限值时 (相当于滑移界面), 双滑移界面的模式谐振或频散 曲线分布(偏移量)不同于单个界面滑移条件时的 分布.



图 4 铝-环氧树脂-铝三层介质非理想界面条件下(k_t⁽¹⁾, k_t⁽²⁾分别为上、下界面切向劲度系数)的反射系数谐振函数模量 |*R*(θ₀, *f*)|的变化及其与厚、薄铝单层的模式频散曲线的比较(厚层,红色线条;薄层,蓝色线条)

Fig. 4. Changes in modulus of the reflection resonance function $|R(\theta_0, f)|$ for the Al/epoxy-resin/Al three-layer having imperfect interface bonding $(k_t^{(1)}, k_t^{(2)})$ represent respectively the upper and lower interface shear stiffness) and its comparison with the modes dispersion curves of a single thick (in red) and thin (in blue) aluminum layer.

此外还可以发现,固定不变的谐振模式除了 上下两个单铝层的模式外,还包括三层结构M₁, M_3 模式的低频垂直段(f < 1.5 MHz, $\theta_0 < 35^{\circ}$); 而可变模式部分在最初理想界面条件下基本分布 于两个频率附近(见图3),一是4 MHz附近,二是 7 MHz 附近. 随着两个界面 kt 值的逐渐减小, 这两 组曲线段落各自向频率低的方向不断地平移,当kt 值同时减至近下限值10¹² N/m³ 时(图4(c2)),这 些移动模式渐渐地收敛成三条垂直线,原来4 MHz 附近的模式趋近至0 MHz, 原来7 MHz 附近的模式 趋近至3.5 MHz, 而汇集于7 MHz 频率处的模式则 来自于原先8 MHz 以上的频段, 它们之间最终的间 隔为3.5 MHz, 这个频率周期恰好是三层结构中粘 接剂层中的横波在其厚度上的谐振频率,相当于其 上下界面为滑移边界条件时形成的横波自由边界 谐振模式. 当然这个横波谐振只是趋于极端界面条 件下的一种渐近模式,物理上无法直接通过上下铝 层激发得到, 而实际上也很少达到这种两端都是自 由边界的条件.

此处需要理解的是,模式曲线在[\u00760,f]域内的 移动是一个连续渐变的过程,当某个移动模式趋近 一个固定模式位置时,将会停止不动,变为固定模 式,而原来的固定模式则接替原来移动的模式继续 推进,这样就产生了一个模式交换和替代的过程, 如果是向频率低的方向移动的话,原先低阶模式的 位置会被高阶模式所替代.

3.2 粘接剂层厚度改变引起的模式变化

设三层结构为理想粘接状态,图5(a)和 图5(b)分别给出了当粘接剂层的厚度d_c为0.1和 0.2 mm时的反射谐振函数与d_c为0.132 mm时模 式频散曲线的对照.通过分析,其变化规律可归结 为:1)当粘接剂层的厚度d_c减小时,可变部分的谐 振模式一致地向频率高的方向偏移;d_c增大时,向 低频处偏移;2)这种由粘接剂厚度改变而引起的谐 振模式频散的变化与界面参数改变而引起的频散 变化有着相似性,均是朝着同一个频率变化方向偏 移,但与界面参数改变不同的是,粘接剂厚度的改 变亦引起结构模式M₁,M₃低频段(f < 1.5 MHz) 的漂移,因而在进行界面粘接强度检测时一方面可 以预先测定粘接剂层的厚度,再来测定界面参数, 另一方面也可以以低频M₁,M₃模式作为标记和参 考, 来区分界面参数和粘接剂层的厚度对谐振模式 带来变化的不同.



图5 铝-环氧树脂-铝三层介质理想界面条件下改变 粘接剂层厚度 d_c 时的反射谐振函数模量 $|R(\theta_0, f)|$ 及 其与三层结构粘接剂层厚度为 $d_c = 0.132$ mm时的 模式频散曲线 (绿色线条)的对比 (a) $d_c = 0.1$ mm; (b) $d_c = 0.2$ mm

Fig. 5. Changes in modulus of the reflection resonance function $|R(\theta_0, f)|$ for the Al/epoxy-resin/Al threelayer having different thicknesses d_c of the epoxy layer and its comparison with the mode dispersion curves (in green) of the three-layer having $d_c = 0.132$ mm: (a) $d_c = 0.1$ mm; (b) $d_c = 0.2$ mm.

3.3 粘接剂性能参量(质量密度)改变引起 的模式变化

这一节分析粘接剂质量密度改变对三层结构 谐振模式的影响.图6(a)和图6(b)给出了三层粘 接结构中粘接剂密度分别为 $\rho_c = \rho_0/2 \ \pi \rho_c = 2\rho_0$ 时的谐振函数与固定密度 $\rho_0 = 1260 \ \text{kg/m}^3$ 时的 模式频散曲线的对比.通过对比和观测,可得出: 1)当粘接剂密度改变时,不同模式的谐振频率不再 沿同一个方向偏移,而是既有向高频方向偏移的模



图 6 铝-环氧树脂-铝三层介质中改变环氧树脂密度 ρ_c 时的反射谐振函数模量 $|R(\theta_0, f)|$ 及其与三层结构粘接剂固定密度时 ($\rho_0 = 1260 \text{ kg/m}^3$)的模式频散曲线 (绿色线 条)的对比 (a) $\rho_c = \rho_0/2$; (b) $\rho_c = 2\rho_0$

Fig. 6. Changes in modulus of the reflection resonance function $|R(\theta_0, f)|$ for the Al/epoxy-resin/Al three-layer having different adhesive densities of the epoxy layer and its comparison with the mode dispersion curves (in green) of the three-layer having $\rho_{\rm c} = 1260 \text{ kg/m}^3$: (a) $\rho_{\rm c} = \rho_0/2$; (b) $\rho_{\rm c} = 2\rho_0$.

式,也有向低频方向偏移的模式(见图6中各箭头 所指),其结果是某些模式之间的相对距离(频率间 隔)变得更大,某些变得更小.因而在其他参量都确 定的情况下,至少能够从谐振模式的频散上,识别 和区分是界面参数*k*t的改变还是粘接剂密度的改 变引起了谐振模式的变化;2)粘接剂密度的改变, 除了影响模式的谐振频率外,也会引起反射函数谐 振宽度的变化,使图6中代表模式谐振的黑色峰谷 变得更宽,因此对谐振峰宽度的定量测定也可用作 对结构中粘接剂性能进行检测的一项声学指标.能 引起谐振峰变宽的参数还有粘接剂的粘滞系数或 声衰减系数,因本文未考虑这些参数的介入,故此 处不对其做进一步的研究.

3.4 粘接剂性能参量(声阻抗比)改变引起 的模式变化

粘接剂声阻抗比的改变相当于其纵波声速和 横波声速之比的改变,设 $r = Z_L/Z_T$,其中 Z_L 和 Z_T 分别是粘接剂的纵波声阻抗和横波声阻抗, 图7为三层结构中r = 1.5和r = 3时的谐振函数并 与r取 $Z_L/Z_T = 2200/920=2.39$ 时的模式频散曲 线作对比.



图7 铝-环氧树脂-铝三层介质中改变环氧树脂纵波 和横波声阻抗之比 $r = Z_L/Z_T$ 时的反射谐振函数模量 $|R(\theta_0, f)|$ 及其与三层结构粘接剂r = 2.39时的模式频散 曲线(绿色线条)的对比 (a) r = 1.5; (b) r = 3.0Fig. 7. Changes in modulus of the reflection resonance function $|R(\theta_0, f)|$ for the Al/epoxy-resin/Al three-layer having different acoustical impedance ratios between longitudinal and shear waves $r = Z_L/Z_T$ of the epoxy layer and its comparison with the mode dispersion curves (in green) of the three-layer having r = 2.39: (a) r = 1.5; (b) r = 3.0.

此时谐振模频率的改变趋势类似于当粘接剂 层厚度改变时的变化,即一致地朝低频或高频的方 向移动,但不同模式移动的程度则与厚度改变时的 变化有区别.厚度改变时,移动模式的形态主要与 频率和厚度的乘积有关,比如厚度变大时,粘接剂 层模式在频率上的飘移量基本上可以按频率与厚 度之积不变来断定,当然也受其与上下层模式的连 接方式的影响.而当r变化时,则需要进一步分析 这些模式中哪些具有纵波谐振的性质,哪些具有横 波谐振性质,也就是说这些模式的谐振频率有些取 决于纵波声速,有些取决于横波声速,如果能识别 谐振频率的性质(纵波或横波),也就能区分这种变 化与其他参数引起变化的不同.

4 结 论

本文针对粘接材料界面粘接强度超声无损检 测中的困难和遇到的具体问题,提出用宽带聚焦声 波在平面粘接结构垂直方向作反射波的V(z)测量, 以反演方法得到结构平面波随频率和入射角变化 的反射系数函数,并以此作为目标函数,来评估粘 接结构的各项性能,尤其是结构界面的粘接强度.

为此,首先在建立多层介质中声传播模型的基础上,计算了一个铝-环氧树脂-铝三层粘接结构的反射系数函数和导波频散曲线,分析了两者的一致性,将其作为粘接结构的谐振模式,用以分析结构的各个参数,尤其针对和其中粘接剂性能有关的参数和反映界面粘接强度的界面劲度系数 k_t.

为了揭示不同参数对谐振模式的影响和影响 的程度和方式,一方面将三层粘接结构中上下两个 单铝层的Lamb导波模式作为参照,表明三层结构 的大部分谐振模式本身包含了被粘材料层的导波 模式或由这些模式的组合构成,而且这些模式基本 不受夹心层环氧树脂性能和界面粘接状态的影响, 改变界面切向劲度系数kt,可观察到谐振模式的变 化规律为其可变部分的模式段在固定模式段之间 进行频率平移并产生与固定模式的交换和替代;另 一方面改变粘接剂层的性能参数(厚度、密度和声 阻抗),将其谐振模式与理想粘接三层结构的导波 模式作比较,分析和归纳了这些参数改变时谐振模 式各自不同的演变规律.

以上研究为进一步应用超声谐振模式对材料 粘接强度的定量无损评估提供了理论依据.

参考文献

- Maeva E, Severina I, Bondarenko S, Chapman G, O' Neill B, Severin F, Maev R G 2004 Can. J. Phys. 82 981
- [2] Li M X 2009 10000 Selected Problems in Sciences: Physics (Beijing: Science Press) p356 (in Chinese) [李明轩 2009 10000 个科学难题 物理学卷 (北京: 科学出版 社) 第 356 页]
- [3] Awaja F, Gilbert M, Kelly G, Fox B, Pigram P J 2009 Prog. Polym. Sci. 34 948
- [4] Baik J M, Thompson R B 1984 J. Nondestr. Eval. 4 177
- [5] Titov S A, Maev R G, Bogachenkov A N 2008 Ultrasonics 48 537
- [6] Zhou H M, Liu G W 2012 Measurement 45 1414
- [7] Pilarski A, Rose J L 1988 J. Appl. Phys. 63 300
- [8] Pilarski A, Rose J L 1988 NDT International **21** 241
- [9] Vine K, Cawley P, Kinloch A J 2002 NDT & E Int. 35
 241
- [10] Drinkwater B, Cawley P 1997 Ultrasonics 35 479
- [11] Baltazar A, Wang L, Xie B, Rokhlin S I 2003 J. Acoust. Soc. Am. 114 1424
- [12] Leiderman R, Braga A M B, Barbone P E 2005 J. Acoust. Soc. Am. 118 2154
- [13] Belloncle V V, Rousseau M, Terrien N 2007 NDT & E Int. 40 419
- [14] Akker S, Arman J 1997 Ultrasonics 35 287
- [15] Pilarski A, Rose J L 1992 J. Nondestr. Eval. 11 237
- [16] Singher L, Segal Y, Segal E, Shamir J 1994 J. Acoust. Soc. Am. 96 2497
- [17] Xu P C, Datta S K 1990 J. Appl. Phys. 67 6779
- [18] Karpur P, Kundu T, Ditri J J 1999 Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation (Vol. 18A–18B) (NewYork: Springer US) 18 pp1533–1542
- [19] Castaings M 2014 Ultrasonics 54 1760
- [20] Ren B, Lissenden C J 2013 Int. J. Adhes. Adhes. 45 59
- [21] Gao G J, Deng M X, Li M L, Liu C 2015 Acta Phys. Sin. 64 224301 (in Chinese) [高广健, 邓明晰, 李明亮, 刘 畅 2015 物理学报 64 224301]
- [22] Zhang R, Wan M X, Cao W W 2000 Acta Phys. Sin. 49
 1297 (in Chinese) [张锐, 万明习, Cao Wen-Wu 2000 物理
 学报 49 1297]
- [23] Vinh P C, Giang P T H 2011 Wave Motion 48 647
- [24] Bar-Cohen Y, Mal A K, Lih S S 1993 Materials Evaluation 51 1285
- [25] Rokhlin S I, Wang W 1989 J. Acoust. Soc. Am. 86 1876
- [26] Liang K K, Kino G S, Khuri-Yakub B T 1985 IEEE Trans. Sonics. Ultrason. 32 213
- [27] Xü W J, Ourak M 1997 NDT & E Int. 30 75
- [28] Xü W J, Ourak M, Lematre M, Bourse G 2000 AIP Conference Proceedings Montreal, Canada, July 25–30, 1999 p1183
- [29] Bourse G, Xü W J, Mouftiez A, Vandevoorde L, Ourak M 2012 NDT & E Int. 45 22
- [30] Liu J, Xu W J, Hu W X, Ourak M, Dubois A 2015 Chin. Phys. Lett. **32** 124303
- [31] Thomson W T 1950 J. Appl. Phys. 21 89

- [32] Lowe M J S 1995 IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control 42 525
- [33] Rokhlin S I, Wang Y J 1991 J. Acoust. Soc. Am. 89 503

[34] Rokhlin S I, Wang L 2002 J. Acoust. Soc. Am. 112 822

- [35] Chimenti D E, Rokhlin S I 1990 J. Acoust. Soc. Am. 88 1603
- [36] Crom B L, Castaings M 2010 J. Acoust. Soc. Am. 127 2220

Evolution of the ultrasonic resonance modes in a three-layer structure with change of material and interface adhesion properties^{*}

Liu Jing¹⁾ Xu Wei-Jiang²⁾ Hu Wen-Xiang^{1)†}

1) (Institute of Acoustic, Tongji University, Shanghai 200092, China)

2) (Institut d'Electronique de Microélectronique et de Nanotechnologie UMR CNRS 8520, Département Opto-Acousto-Electronique, Université de Valenciennes, Valenciennes 59313, France)

(Received 8 October 2015; revised manuscript received 7 December 2015)

Abstract

The quantitative non-destructive evaluation (NDE) of interface adhesion has long been a challenge for the safe use of bonding structures. It is difficult to predict the adhesion resistance force between adhesive and adhered material without performing destructive testing. Ultrasonic approach seems to be the only potential way for its NDE based on the reason of mechanical nature of the problem.

Different ultrasonic techniques, such as bulk wave echography, reflection resonance, and Lamb guided waves, have been used to evaluate the interface adhesion strength. But no direct relation between the interfacial bonding strength and the ultrasonic measurement has been established. The most used compression wave echography and resonance at normal incidence are less sensitive to the interface condition, except for a disbond. It is essential that the interface should be excited with a shear stress component to increase the measurement sensibility. But it is not easy to excite the interface by using shear waves in experiment, while the use of guided waves will encounter the problems of high attenuation and mode selection as all modes are not sensitive to a certain interface in a bonded structure.

A previous study has shown that the V(z) inversion technique can be used to perform a multimode measurement on a layered structure, where both compression and shear stress resonance occur. This method has the advantage in using a simple experimental setup working at the normal incidence with a focus transducer of large angular aperture. The inversed angular-frequency reflectance function $R(\theta, f)$ gives the resonance modes which are equivalent to the Lamb type guided modes, while it is a local determination of the wave mode, thus the difficulty in guided wave measurement above mentioned can be avoided.

The first part of the paper contains the development of the theoretical model for wave propagation in a multilayered structure where three-layer sandwich bonded structures can be considered as a particular case. A weak interfacial adhesion is described by two interface compression and shear stiffness parameters, namely k_n and k_t . By integrating the transfer matrix formalism under the non-ideal boundary conditions, the plane wave angular (incident angle) and frequency reflection coefficient function $R(\theta, f)$ for a liquid immersed asymmetric metal-adhesive-metal three-layer and

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 11374230) and the Key Program of the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 10834009).

[†] Corresponding author. E-mail: wxhu@tongji.edu.cn

its dispersion curves of guided mode waves with or without charge are calculated. It is confirmed that the evolutions of the reflection zeros (mode resonances) correspond to the dispersion curves of the guided waves of the same structure without charge. Furthermore, the resonance modes observed in $R(\theta, f)$ can be considered as a combination of the respective Lamb modes of the top and bottom single metal layers coupled through the modes conditioned by the middle adhesive layer and the its interface conditions.

The second part of the paper shows the behaviors of the resonance modes by changing the parameters related to the bonding strength. The acoustical impedance, the mass density and the thickness of the adhesive layer, which are related to the cohesive property, and the shear interfacial stiffness coefficient k_t which conditions the adhesive property, are changed respectively to observe the resonance mode evolutions. The mode evolutions due to each parameter are analyzed and differentiated. It can be concluded that the change in the adhesion strength of the bonding structure does not affect significantly the modes belonging to those inherent to the two adhered aluminum layers, while the coupling modes will be shifted in frequency and exchange with or replace the said inherent modes.

It is expected that the obtained results in this study will be of significance for quantitatively characterizing the interfacial properties of an adhesively bonded layered structure by using the V(z) inversion technique.

Keywords: bonding structure, interface adhesion, acoustic reflection resonance function, mode dispersion PACS: 43.20.El, 43.35.Cg, 43.40.Le, 43.20.Bi DOI: 10.7498/aps.65.074301